

## 2026年度精密工学会 春季大会学術講演会 聴講参加・懇親会等ご案内

本大会の学術講演会および行事はすべて対面形式で実施いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

**I. 期 日** 2025年3月17日(火)～19日(木)

**II. 会 場** 各講演会・行事等

埼玉大学 (埼玉県さいたま市桜区下大久保 255)

最寄り駅: JR 南与野駅 JR 北浦和駅

→駅から「埼玉大学行」バス利用 10分～15分

アクセス: <https://www.saitama-u.ac.jp/access/accessmap/>

### 懇親会

THE MARK GRAND HOTEL (埼玉県さいたま市中央区新都心 3-2)

JR さいたま新都心駅から徒歩 10 分 (講演会会場から送迎バスをチャーター予定)

**III. 大会概要(予定)** 開始・終了時刻は最終確定前ため、変更や前後する場合があります

第1日目(3月17日)	第2日目(3月18日)	第3日目(3月19日)
学術講演会 第33回「学生会員卒業研究発表講演会」 先端技術パネル・機器展示、カタログ展示 教育研究機関によるポスター展示会 09:30-10:50 支部長会議 ☆ 11:30-12:00 「賛助会員の会」総会 ☆ 12:10-12:50 「賛助会員の会」運営委員会 ☆ 12:00-12:50 ランチョンセミナー 13:00-15:00 学生研究発表会(ポスター) 13:30-15:50 半導体製造技術シンポジウム (半導体シンポ基調講演) 16:00-17:30 新技術講演会 18:30-20:00 学生と企業とのつどい ☆ ※時間変更の可能性あり	学術講演会 先端技術パネル・機器展示、カタログ展示 教育研究機関によるポスター展示会 09:30-10:10 アフィリエイト認定式 ☆ 10:40-11:50 専門委員長会議 ☆ 12:00-12:50 OS連絡会 ☆ 12:00-12:50 ランチョンセミナー 13:00-14:30 プロフェッショナルセッション 13:00-13:45 定時社員総会☆ 15:00-16:00 贈賞式 16:10-17:10 特別講演 18:30-20:30 懇親会 ※時間変更の可能性あり	学術講演会 先端技術パネル・機器展示、カタログ展示 教育研究機関によるポスター展示会 12:00-12:50 ランチョンセミナー 13:30-14:30 基調講演

☆印は関係者のみ出席

### 1. 学術講演会

第1日目: 3月17日(火) 午前～正午頃、15:00頃～

第2日目: 3月18日(水) 午前～正午頃

第3日目: 3月19日(木) 午前～正午頃、14:30頃～(17:30頃まで)

講演者とご招待者以外は聴講参加申込が必要です(「IV. 参加申込・資料について」参照)。

学術講演会の講演申込および聴講参加申込に伴う飲食の提供はございません(申込費用に飲食は含まれておりません)。

### 2. 第33回「学生会員卒業研究発表講演会」

第1日目(3月17日)に開催します。口頭発表形式での講演となり、優秀な発表者に対しては「卒業研究発表講演会優秀講演賞」が贈られます。講演者とご招待者以外は、聴講参加申込が必要です(「IV. 参加申込・資料について」参照)。

### 3. 学生研究発表会(ポスター形式)

第1日目(3月17日)に開催します。本発表会では、企業の視点で優れていると判断された優秀なポスター発表に対して、先端技術パ

ネル・機器展示に出展いただいた企業名を冠した『企業冠賞』を贈呈します。

日 時：2026年3月17日（火）（第1日）

発表用ポスターの掲示 ~13:00

プレゼンテーションタイム 13:00～15:00

学生と企業とのつどいおよび贈賞式 18:30～20:00

#### 4. 贈賞式・特別講演

第2日目（3月18日）に開催します。参加申込は不要ですので、直接会場へお越しください。

日 時：2026年3月18日（火）（第2日）

15:00 ～ 16:00 贈賞式

16:10 ～ 17:10 特別講演

講師：埼玉大学理学部分子生物学 教授 豊田 正嗣 氏

「広視野・星光イメージング技術で可視化する植物の感覚」

※開始・終了時刻は多少前後する場合があります

会 場：埼玉大学 全学講義棟1号館 3F

申 込：不要（直接会場へお越しください）

#### 5. 懇親会

招待者以外は有料申込が必要です。

会場の収容人数に限界があるため、定員に達し次第締め切ります。参加されたい方は事前申込でお早めにお申込みください。

日 時：2026年3月18日（水）

18:30 ～ 20:30（18:00頃より受付開始予定）

会 場：THE MARK GRAND HOTEL（埼玉県さいたま市中央区新都心3-2）

JR さいたま新都心駅から徒歩10分（講演会会場から送迎バスをチャーター予定）

申 込：要（事前申込のみで受付）

※注）参加費は「IV. 参加申込・資料について」の「2. 懇親会参加費」に記載しています。

#### 6. 半導体製造技術シンポジウム

日 時：2026年3月17日（火）（第1日） 13:30 ～ 15:50

会 場：埼玉大学 全学講義棟1号館 3F

参 加 費：無料

申 込：要。次の専用ページより <https://2026-03spring.jspe.or.jp/semiconductor-sympo/>

\*連携企画 7. 新技術講演会

#### 7. 新技術講演会 -産学・産産連携への集い-（技術賞受賞講演）

日 時：2026年3月17日（火）（第1日） 16:00 ～ 17:30

会 場：埼玉大学 全学講義棟1号館 3F

参 加 費：無料

申 込：要。次の専用ページより [https://www.jspe.or.jp/supporting\\_member/#schedule](https://www.jspe.or.jp/supporting_member/#schedule)

\*連携企画 6. 半導体製造技術シンポジウム

#### 8. 基調講演

第3日目（3月19日）に開催します。参加申込は不要ですので、直接会場へお越しください。

日 時：2025年3月19日（木）（第3日） 13:30 ～ 14:30

講 師：吳市海事歴史科学館（大和ミュージアム） 館長 戸高 一成 氏

「体験者なき時代の歴史継承の姿を模索する」-戦争体験を語り継ぐ-

会 場：埼玉大学 全学講義棟1号館 3F

申 込：不要（直接会場へお越しください）

#### IV. 参加申込・資料について

##### ＜参加費＞

※2024年より聴講参加申込の費用を改訂いたしました。また、事前申込と当日申込で金額が異なります。

事前申込の締切後は会期中に当日申込の金額でお支払いとなりますのでご注意ください。

##### 1. 学術講演会参加登録費

事前聴講参加申込	正会員・賛助会員 17,600円 (税込、講演論文集 (ダウンロード方式) 付き)
非会員	33,000円 (税込、講演論文集 (ダウンロード方式) 付き)
学生会員 (WEB 級含)	無料 (講演論文集 (ダウンロード方式) は付きません)
学生非会員	17,600円 (税込、講演論文集 (ダウンロード方式) 付き)
講演発表者の方	はすでに参加申込が完了しておりますので、再度のお申込みは必要ありません。
また、懇親会のみご参加の方	は学術講演会の参加申込みは必要ありません。

※注) 大会プログラム・アブストラクト集は精密工学会ウェブサイトに掲載します。

当日聴講参加申込	正会員・賛助会員 22,000円 (税込、講演論文集 (ダウンロード方式) 付き)
非会員	38,500円 (税込、講演論文集 (ダウンロード方式) 付き)
学生会員 (WEB 級含)	無料 (講演論文集 (ダウンロード方式) は付きません)
学生非会員	22,000円 (税込、講演論文集 (ダウンロード方式) 付き)
講演発表者の方	はすでに参加申込が完了しておりますので、再度のお申込みは必要ありません。
また、懇親会のみご参加の方	は学術講演会の参加申込みは必要ありません。

※注) 大会プログラム・アブストラクト集は精密工学会ウェブサイトに掲載します。

※上記の聴講参加申込に伴う飲食の提供はございません (参加申込費用に飲食は含まれておりません)。

##### 2. 懇親会参加費 一般: 8,000円 / 若手研究者・技術者 (35歳以下): 3,000円 (すべて税込)

##### ＜資料代＞

1. 講演論文集 (ダウンロード方式)	1 件 正会員・賛助会員・学生会員 (WEB 級含む) 6,000円, 非会員・学生非会員 10,000円 (すべて税込)
	※講演発表者、聴講参加申込者、学術講演会の招待者は申込不要です。

##### ◆講演論文集 (ダウンロード方式) について

3月4日 (講演論文集発行日) 以降オンラインで配信します。事前参加申込締切日 (2月24日) までに申し込まれた場合は、ダウンロード用のユーザ名、パスワードを3月4日以降にお知らせいたします。締切日以降は、出版物のバックナンバーページよりお申込みください。ただしその場合は大会終了後の対応になりますので、事前申込をお勧めいたします。

#### V. 事前申込方法・お支払い

##### 1. 事前参加申込方法 次の (1) もしくは (2) の方法で受け付けます。

- (1) ウェブ申込: 精密工学会ウェブサイト <https://www.jspe.or.jp/> よりお申込みください。  
講演論文集 (ダウンロード方式)・懇親会のみご希望の場合も上記と同様です。
- (2) メール送付: 別途掲載の「聴講参加・講演論文集 (ダウンロード方式) 申込フォーム」(Excel) に必要事項を記入のうえ、メール添付で大会係までお送りください。

##### 2. 事前参加申込締切日 2026年2月24日 (火) 正午

※注) 講演論文集のダウンロード情報をおもってお受け取りになりたい場合は、必ず上記締切日までにお申込みください。

※注) 締切日を過ぎた場合は、当日会場にてお申込みください。なお「IV. 参加申込・資料について」に記載の通り、当日申込は事前申込と金額が異なります。

※注) 当日受付は会場の混雑により長い時間お待たせする場合があります。スムーズにご入場いただくためにもなるべく事前参加申込をお願いします。

※注) 懇親会は申込数により途中で申込を制限する場合がありますので、参加されたい方は事前申込でお早めにお申込みください。

※注) お申込み内容の変更、キャンセルは 3月4日 (火) までに、受付番号を明記して大会係へメールでお知らせください。

### 3. 支払方法

銀行振込またはクレジットカード払いをご利用ください。

※事前参加申込の大会当日現金払いは承ることができません。ご了承ください。

#### (1) 銀行振込

申込受付後、振込先を記載した請求書（PDF）をメールでお送りいたします。

いち早く請求書をご確認いただける環境構築の一環として、事前申込の懇親会・講演論文集の請求書と郵便振替用紙の郵送を廃止し、請求書の送付を紙から電子請求書へ切り替えさせていただきました（従来の見積書・納品書・請求書三点をPDF形式でメール送付いたします）。

どうしても紙の請求書が必要な場合は、通信欄にてお知らせください。発送までにしばらくお時間をいただきますが、できる限りご要望にお応えいたします。

振込先：銀行口座 みずほ銀行 九段支店 普通預金 口座番号 8047788

公益社団法人精密工学会 シャ)セイミツコウガクカイ

ゆうちょ口座 00180-3-6115 公益社団法人精密工学会

◇注）お振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

◇注）お振込後のお願い

受付番号、振込月日、金額を振込連絡フォームから必ずご連絡ください。

振込連絡フォーム [https://www2.jspe.or.jp/form/c\\_form/furikomi.html](https://www2.jspe.or.jp/form/c_form/furikomi.html)

#### (2) クレジットカード払い

申込時に通信欄に「クレジットカード払い希望」とご入力ください。クレジット決済フォームをメールでご連絡します（決済手数料無料）。請求書は原則お送りいたしません。決済後に領収書が即時メールで送付されます。

### 4. 支払期限

2026年3月31日

### 5. 申込先

公益社団法人 精密工学会 大会係

精密工学会ウェブサイト <https://www.jspe.or.jp/>

E-mail : [jspe\\_taikai@jspe.or.jp](mailto:jspe_taikai@jspe.or.jp)

#### ◆賛助会員参加無料券について

2025Tから始まる番号の賛助会員参加無料券をご使用いただけます。お申込入力フォームの通信欄に「参加無料券<番号>使用」とご入力ください。

※<番号>にはお手持ちの無料券の番号（2024Tから始まる番号）を記載してください

※参加無料券は賛助会員特級AA、特級A、特級B、1級の賛助会員に毎年4月頃配布しています

※事前・当日申込どちらでも使用可能です

### VI. 同意事項（重要）

本大会に参加するにあたり、種々のパスワード等の参加者限定情報を厳重に管理いただき、第三者に伝えない（共有しない）こと、講演を録画・撮影しないことに同意いただきます（講演の録画・撮影は固く禁じます）。

### VII. その他

#### 1. 昼 食

学内第1食堂のみ営業予定、大変な混雑が予想されますので、ランチョンセミナー（無料弁当配布）への参加を推奨します

#### 2. 駐 車 場

会場およびその周辺には駐車場がありませんので、車でのご来場はできません。

#### 3. 宿 泊

学会として宿泊のお世話をいたしません。ご自身で手配をお願いいたします。

#### 4. 大会プログラム

最新プログラムは精密工学会ウェブサイト <https://www.jspe.or.jp/> をご覧ください。

### VIII. 注意事項

- 今後の感染症の拡大状況（その他不測の事態が生じた場合）により、日時、内容含め、上記と異なる対応となる可能性があります。
- 現地参加にあたっては、ご自身の体調管理のご協力をお願い申し上げます。発熱や倦怠感があるなど体調がすぐれない場合は、病院での受診やご自宅での療養をご検討ください。